

## 「智慧製造 5G 應用服務需求」意見徵集會議 會議通知

發文日期：中華民國 109 年 6 月 24 日

發文字號：(109)智動協字第 0613 號

敬 致：智慧製造相關產學研單位與公協會

主 旨：敬請撥冗與會「智慧製造 5G 應用服務需求」意見徵集會議

開會時間：2020 年 7 月 14 日(星期二) 14:00~16:00

開會地點：集思北科 201 會議室(台北市大安區忠孝東路三段 1 號 2F)

說 明：

(一)社團法人台灣智慧自動化與機器人協會(以下簡稱本協會)近年致力於智慧製造及機器人之產業標準擬定與推動，並積極參與國際、國家及產業標準會議及活動。

(二)本協會標準委員會為推動 5G 應用於智慧製造之產業標準，欲進行先期研究與前瞻技術需求等蒐集。因 5G 與智慧製造的技術應用是跨產業議題，為瞭解製造及通訊相關產學研單位與公協會，對 5G 應用於智慧製造之發展趨勢、需求與看法，故辦理「智慧製造 5G 應用服務需求」產業意見徵集會議，蒐集各方意見。

(三)本次主要邀約對象為國內設備使用者(含資訊電子及金屬機電兩大製造業者)、設備商(感知元件/裝置、自動化零件、智慧化加工設備、系統整合)及相關學研單位與公協會等單位。

(四)會議議程：

會議主持人：智動協會絲國一副理事長

時間	議程
13：30-14：00	報到
14：00-15：30	(1) 「智慧製造應用服務需求」產業意見徵集簡報 (動機與目的、目前訪廠意見回饋) (2) 意見徵集與討論 (3) 工作小組邀請 邀請與會者組成並加入工作小組，共同討論 5G 應用於智慧製造之發展趨勢、需求與看法。 工作小組召集人：工研院機械所游鴻修博士
15：30-16：00	Q&A

(五)本案聯絡人及電話：李宇傑組長

電話：04-23581866\*32 電子信箱：[dennis@tairoa.org.tw](mailto:dennis@tairoa.org.tw)

(六)邀請單位：

- (1) 產業界：台積電、鴻海、正崙精密、台中精機、三陽工業、橋椿金屬、欣興電子、和碩聯合、均豪精密、大銀微系統、原見精機、達詳自動化、佳世達科技、信錦企業、英業達、凌華科技、台達電子、遠傳電信、立普斯、所羅門、新代科技、新漢、達明機器人、寶元數控、網聯科技。
- (2) 學界：國立清華大學人工智慧製造系統研究中心、中央大學機械系、明新科大。
- (3) 研究單位：工研院機械與系統研究所、工研院產業科技國際策略發展所、精密機械研究發展中心、台灣電子檢驗中心、資策會產業情報研究所。

- (4) 公協會：台灣資通產業標準協會、台灣區電機電子工業同業公會、台北市電腦商業同業公會、社團法人台灣電子設備協會、台灣電路板協會、台灣區工具機暨零組件工業同業公會、臺灣機械工業同業公會。

---

「智慧製造 5G 應用服務需求」意見徵集會議出席回函表	
(請於 7/3 前回覆聯絡人 Email 或直接電話聯繫。)	
單位：	
姓名：	職稱：
Email：	手機：